

同時発表：中部経済産業記者会、金沢経済記者クラブ、富山経済記者倶楽部
名古屋経済記者クラブ

令和7年3月10日

中部経済産業局
名古屋商工会議所

半導体の国際展示会「SEMICON Japan 2025」への共同出展企業を募集します ～中部地域で初となる「中部パビリオン」を設置～

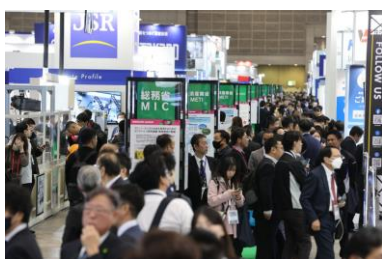
中部経済産業局と名古屋商工会議所では、半導体産業における製造技術、装置、材料等に関する国内最大規模の展示会である「SEMICON Japan 2025」において、主催者であるSEMIとの連携により、東海・北陸地域では初となる地域単位での共同ブースとして「中部パビリオン」を設置します。

今回は、東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）及び北陸二県（富山県、石川県）に所在する半導体関係企業を対象に、当該パビリオンへの共同出展企業を募集します。ぜひ、各社における営業活動・ネットワーキングにこの機会をご活用ください。

1. 「SEMICON Japan 2025」について

半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造の国際展示会です。

- ・会期：令和7年12月17日（水）～12月19日（金）
- ・場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）
- ・主催：SEMI
- ・URL：<https://www.semiconjapan.org/jp>



※出典「SEMI」HP

2. 募集概要

(1) 参加資格

- ・中部地域内（※）に本社・工場等の拠点を有する、もしくは、名古屋商工会議所の会員である半導体産業への参入・販路拡大を目指す企業
（※）中部経済産業局の管轄都道府県である愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県
- ・「SEMICON Japan 2025」の出展対象（※）に合致する展示内容であること
（※）出展対象：半導体産業における製造技術（部品加工含む）装置、材料を始め、その他ITやソフトウェアなど関連する技術
- ・展示品の搬入搬出作業及び展示会の開会～閉会まで担当者を配置できること

(2) 募集企業数

- ・30社程度（予定）
※申込状況に応じ、事務局において出展企業の選定をさせていただく可能性がございます。予めご了承ください。

(3) 参加費

- ・ 360,000 円(税抜) / 1 社 予定

※出展企業の確定後、SEMI から各社に対して請求書が発行されます。

なお、名古屋商工会議所会員の場合は、出展費用を一部優待します。

<出展特典>▶出展手続きや、当日の運営を事務局がサポートします。

▶出展効果を高めるための商談プログラムも企画予定です。

<小間仕様>▶1 社の割り当て展示スペース：W:1.4m×D1.0m×H1.0m 程度

※商談スペース（パビリオン共有）は別途ご用意します。

▶基本装飾（システム展示台、電気、社名板）込みの金額です。

展示物の製作費や輸送・交通費、宿泊費等は各社負担となります。

(4) 募集締切

- ・ 令和 7 年 6 月 30 日（月）予定

※申込状況に応じ、予定より早期に締め切る可能性があります。

(5) 各機関の役割

中部経済産業局：事業全体の企画・調整 / 名古屋商工会議所：事業の運営管理

SEMI：「中部パビリオン」出展に係る全体支援

(6) 出展申込み方法（申込締切：令和 7 年 6 月 30 日（月））

以下 URL 又は右記の 2 次元コードからお申込みください。

<https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=6805>



(7) その他

- ・ ブースの仕様等、詳細につきましては参加企業の確定後に改めて連絡します。
- ・ 応募企業多数の場合、企業規模や各県からの出展数などを踏まえ、7 月末を目途に共同出展企業を決定し通知します。

3. 出展募集説明会について

主催者による募集概要の詳細説明のほか、半導体産業の動向や展示会における出展効果・事例の紹介など、本事業にご関心のある事業者向けの説明会を予定しています。

なお、本説明会への参加有無によらず、出展申込みは可能です。

【開催概要（予定）】

日 時：令和 7 年 4 月 25 日（金） 14:00～15:00

会 場：名古屋商工会議所 5 階 会議室 D（愛知県名古屋市中区栄 2-10-19）

及び オンライン（Microsoft Teams）

申込締切：令和 7 年 4 月 23 日（水）

申込方法：上記 2. (6) に記載の URL 又は 2 次元コードからお申し込みください。

※出展募集説明会及び出展申込みの共通ページです。

（お問合せ先）

名古屋商工会議所 産業振興部

担当：山田、樋口、地引

電話：052-223-6747（直通）

メール：monozukuri@nagoya-cci.or.jp

国内最大級 半導体産業展示会

SEMICON Japan 2025

「中部パビリオン」 共同出展事業のご案内

会期：令和7年

12月17日(水)～19日(金)

経済産業省 中部経済産業局と名古屋商工会議所では、半導体のグローバル工業会であるSEMIと連携して、半導体産業に関する国内最大級の国際展示会である「SEMICON Japan 2025」において、東海地域（愛知県・岐阜県・三重県）及び北陸地域（富山県・石川県）をカバーする「中部パビリオン」を出展します。

今回、本パビリオンにおける共同出展企業として、自社の技術や製品の展示を希望される事業者を広く募集します。貴社の営業活動・ネットワーキングにこの機会をぜひご活用ください。

●参加メリット



商談機会の創出

共同出展による
ブース来訪者・相談件数の増加



半導体産業の理解

共同出展による
県境を越えた出展企業同士の交流
情報交換の促進



大手との繋がり

ビジネスマッチングへの参加による
大手企業の生産・技術等に係るニーズの把握

— 出展募集説明会のご案内 —

募集概要等の詳細説明のほか、半導体産業の動向や展示会における出展効果・事例等の紹介など、本事業にご関心のある事業者向けの説明会を予定しております。なお、本説明会への参加有無によらず、出展申込みは可能です。

【開催概要（予定）】

日時：令和7年4月25日(金) 14:00～15:00

会場：名古屋商工会議所 5階 会議室D（愛知県名古屋市中区栄2-10-19）
及び オンライン（Microsoft Teams）

【お申込み】

申込締切：出展募集説明会の参加申込み
出展申込み

令和7年4月23日(水)
令和7年6月30日(月)

裏面の募集概要をご確認の上、右記二次元コードより申し込みをお願いします。
※出展募集説明会への参加申込み／本パビリオンへの出展申込み 共通ページです。

<https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=6805>
名古屋商工会議所HP イベント情報より4/25開催で検索いただけます。

※出展申込の時点で本パビリオンへの出展を確約するものではありませんので、ご了承ください。
出展登録は、本パビリオンの出展企業の確定後、各自で主催者（SEMI）に申請いただく予定です。



募集概要

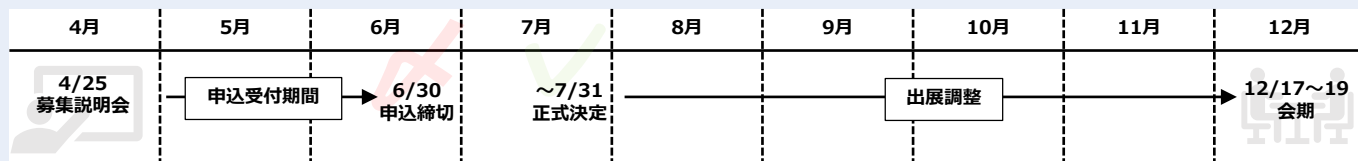
- 日程** 令和7年12月17日(水)・18日(木)・19日(金)
- 会場** 東京ビッグサイト(東京都江東区有明3丁目11-1)
- 主催** 経済産業省 中部経済産業局、名古屋商工会議所
- 参加資格** (1)中部地域内(※)に本社・工場等の拠点を有する、もしくは、
名古屋商工会議所の会員である半導体産業への参入・販路拡大を目指す企業
(※)中部経済産業局の管轄都道府県である、愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県。
- (2)「SEMICON Japan 2025」の出展対象に合致する展示内容であること
出展対象：半導体産業における製造技術(切削などの部品加工を含む)、装置、材料を始め、
その他ITやソフトウェアなど関連する技術
- (3)展示品の搬入搬出作業及び展示会開会～閉会まで担当者を配置できること
- 募集数** 30社程度を予定 ※申込状況に応じ、事務局において出展企業の選定をさせていただきます。
可能性がございます。予めご了承ください。
- 参加費** 360,000円(税抜)/1社 予定 ※出展企業の確定後、SEMIから各社に対して請求書が発行されます。
※名古屋商工会議所の会員の場合は、参加費の一部が優待されます。

- <出展特典> ▶出展手続きや、当日の運営を事務局がサポートします。
▶出展効果を高めるための商談プログラムも実施予定です。
<昨年実績：CKD株式会社、ローム株式会社との商談会を実施>
- <小間仕様> ▶1社の割り当て展示スペース：W1.4m×D1.0m×H1.0m 程度
※商談スペース(パビリオン共有)は別途ご用意します。
▶基本装飾(システム展示台、電気、社名板)込み。

募集締切 令和7年6月30日(月) 予定
※申し込み状況に応じ、予定より早期に締め切りとなる可能性がございますので、ご検討の際は
早めの申し込みをお願いいたします。

その他 ブースの仕様等、詳細につきましては参加者が確定後に改めてご連絡します。 / 応募企業多数の場合、
企業規模や各県からの出展数などを踏まえ、7月末を目途に共同出展企業を決定し通知させていただきます。

今後の流れ



SEMICON[®] JAPAN 概要

半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造の国際展示会です。

<SEMICON Japan 2024 実績>

会期：令和6年12月11日(水)・12日(木)・13日(金) 各日10時~17時
会場：東京ビッグサイト(東京都江東区有明3丁目11-1)
来場者：102,987名(3日間合計)



※出典「SEMI」HP

お問合せ(事務局)

中部経済産業局

産業部 製造産業課 半導体産業担当
TEL：052-951-2724
E-Mail：bzl-chb-seizo@meti.go.jp

名古屋商工会議所

産業振興部 山田・樋口・地引
TEL：052-223-6747
E-Mail：monozukuri@nagoya-cci.or.jp